

低环体乙烯基硅油系列

主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

性能指标

产品型号	外观	粘度 (25°C, mpa·s)	乙烯基含量 (wt%)	挥发份 (150°C/3h, %)	D3~D10 (mg/kg)
RH-Vi321D	无色透明液体	100±20	1.05±0.05	≤0.2	≤600
RH-Vi311D	无色透明液体	500±50	0.42±0.03	≤0.2	≤600
RH-Vi305D	无色透明液体	1000±100	0.32±0.02	≤0.2	≤600
RH-Vi302D	无色透明液体	20000±2000	0.10±0.02	≤0.2	≤600

特性及用途

本产品为乙烯基封端聚二甲基硅氧烷，该产品的低挥发份和较低的残余混合环体量（D3~D10），特别适用于较低挥发需求的硅胶制品如封装，制膜等产品。

贮存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。超期检验合格仍可使用。

运输

防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。